

日月光集团张江二期厂房新建项目

2016-05-26

上海赛源环境检测技术有限公司

职业病危害评价报告网上公开信息表

评价项目名称 日月光集团张江二期厂房新建项目

评价类型 职业病危害预评价报告

项目基本情况:

日月光封装测试(上海)有限公司为日月光集团合资子公司,是从事半导体后工序的企业。该公司具备半导体集成电路器件封装形式的设计开发,测试程序的设计开发以及销售和售后服务;晶元针及可靠性测试技术;主要从事半导体(硅片及化合物半导体)集成电路器件的测试及封装制造,产品销售和提供售后服务,印制电路板年生产量约为3600万片。

地理位置及周边环境描述:

日月光集团张江二期厂房新建项目由“日月光封装测试(上海)有限公司”设计、投资,位于浦东新区张江高科祖冲之路以北,张东路以西,盛夏路以东现有基地内以东,靠近张东路一侧,总用地面积61543平方米,一期已建建筑的用地面积为23960平方米,本期规划用地面积为29073平方米,其余8510平方米为规划三期用地。项目整个用地场地呈“L”形,东西方向长边约287米,短边约144米,南北方向长边约284米,短边约144米。

评价项目组长	王磊	技术负责人	谷丰
过程控制负责人	张劲智	报告编制人	龚利平
审核人	张劲智	项目组成员	戴永光、朱知博

现场调查的目的和任务:

目的:现场调查企业周边情况,了解企业总体布局、平面布置、物料、设备、工艺流程、防护设施等相关信息,并与企业进行沟通。

现场调查 任务:现场调查,资料收集。

结果:收集部分资料。

现场调查人员:王磊、龚利平、戴永光 时间:2015年5月18日

评价报告完成时间:2015年11月24日